

CORPORATE PROFILE 2023

Smart Solutions & Services for Your Manufacturing



代表取締役社長

今村圭吾

芝浦メカトロニクスグループは、
「Smart」, 「Solutions」, 「Services」 の
3つの「S」でものづくりに貢献してまいります

当社グループは、1939年設立以来、商品を通して常に新たな可能性をお客様に提供し、社会の発展に寄与すべく取り組んできました。先端技術に挑戦し続けることができたのは、お客様、株主・投資家様、取引先様など多くの皆様のご支援とご高配の賜物です。心より感謝し厚く御礼申し上げます。

長年培ってきたコア技術（精密メカトロニクス、洗浄、ボンディング、エッチング、真空、成膜など）を結集して、半導体、フラットパネルディスプレイ、電子部品などの用途向けに製造装置の開発からサービスまでトータルソリューションを提供しています。

「Smart Solutions & Services for Your Manufacturing」のスローガンのもと、お客様のご要望や課題を一緒に考え、そしてご満足いただける製造装置を提供していくことで、お客様にとってなくてはならないパートナーであり続けます。

IoT・5G・AIと、これから更に広がるデータ社会に向けて、半導体製造装置やフラットパネルディスプレイ製造装置を通じた先端技術でお客様の「価値づくり」に貢献します。

ステークホルダーの皆様からいっそう信頼される企業グループとなる様、コーポレートガバナンスの充実とリスク管理やコンプライアンスの徹底に努めています。また、地球環境との調和を図ることが企業としての務めと考えており、持続可能な社会ならびに人々の豊かな暮らしの実現に貢献できるよう、E（環境）S（社会）G（ガバナンス）を重視した事業活動を推進します。

私たちの提供する商品が、多くの皆様の更なる発展に寄与し続けられますよう邁進いたします。今後ともご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。

お客様のものづくりをささえています。

半導体やフラットパネルディスプレイに代表される先端産業は、絶え間なく進化を続けています。それに合わせて当社グループは、最新の技術をベースとしたソリューションとサービスを核としてお客様のものづくりにスマートに貢献してまいります。

会社概要

商号：芝浦メカトロニクス株式会社
本社所在地：神奈川県横浜市栄区笠間2-5-1
設立：1939年（昭和14年）10月12日
資本金：67億円（2023年3月31日現在）
売上高：連結610億円（2022年度）
従業員：連結1,221名（2023年3月31日現在）
事業内容：半導体製造装置、フラットパネルディスプレイ製造装置、
真空成膜装置などの製造・販売・サービス

会社沿革

- 1939年 10月 東京芝浦電気(株) (現、(株) 東芝) における事業の一部を継承、(株) 芝浦京町製作所の商号にて設立
- 1939年 12月 商号を(株) 芝浦製作所に変更
- 1991年 10月 (株) 徳田製作所と合併、真空機器事業を継承
- 1998年 10月 東芝メカトロニクス(株) と合併、メカトロニクス事業を継承し商号を芝浦メカトロニクス(株) に変更、モータ応用機器事業を芝浦電産(株) (現 日本電産テクノモータ(株)) に移管

経営理念

優れた技術・サービスを提供することで、
人々の豊かな暮らしの実現に貢献します

企業行動理念

すべてに革新を

芝浦メカトロニクスグループは、商品を通して常に新たな可能性をお客様に提供し、社会の発展に寄与したいと考えています。そして、諸活動を通じて常に社会に貢献し続けられる企業として、革新を進めていきます。

合理性の追求

芝浦メカトロニクスグループは、機能・性能・価格・サービスすべての面で、お客様にご納得いただける商品を提供していくために、たゆみなく合理性を追求し続けていきます。

人間性の尊重

芝浦メカトロニクスグループは、人と人との繋がりを大切にしています。お客様、株主・投資家、従業員、お取引先、地域社会の方々とのコミュニケーションを通して、幸せな社会を築いていきたいと考えています。



製品紹介

半導体製造装置

半導体デバイスは、微細化が進んでおり、これに対応した装置の開発を進めています。
また、性能向上と経済性を両立させ、地球環境に配慮した商品を提供するための新技術の開発に取り組んでいます。前工程から後工程まで、特徴ある装置でお客様のご要望に幅広くお応えしています。

真空成膜装置

長年培ってきた高速枚葉式スパッタリング技術により省スペース・高生産性を実現しています。
進化し続ける電子部品、各種デバイス（通信、LED、センサー）など、さまざまな市場に装置を投入しています。



ウェーハ洗浄装置



枚葉式リン酸エッチング装置



マスク洗浄装置



マスクエッチング装置 (ARES)



ディスプレイドライバ向け
フリップチップボンダ



先端パッケージ向け
高精度ボンダ



大型基板向け
ファンアウトパッケージ用ボンダ



電子部品用
スパッタリング装置



研究開発用
スパッタリング装置



各種デバイス用
スパッタリング装置



フラットパネル ディスプレイ製造装置

有機EL (OLED) ・液晶のフラットパネルディスプレイ市場は、高精細テレビ向けパネル、スマートフォン・タブレット向けパネルの需要が増加しています。当社はTFT工程、カラーフィルタ工程、セル工程、モジュール工程にわたって、高精度、高生産性の製造装置をお客様に提供しています。



ウェットプロセス装置
(洗浄、現像、剥離)



インクジェット塗布装置



中小型ディスプレイ用OLB



OLB/PWBボンダ

ヘルスケア

液晶パネル製造用配向膜インクジェット塗布装置などで培ったインクジェット技術を生かし、医療用医薬品製造における錠剤への印刷装置を新たに製品化しました。

●販売元：池上通信機株式会社



インクジェット錠剤印刷装置

自動販売機

芝浦自販機株式会社では、クレジットカードや電子マネーなど、多様な電子決済手段にも対応した各種自動販売機の開発・製造・販売・サービスを提供しています。



キャッシュレス決済対応
券売機



キャッシュレス決済専用機



タッチパネル券売機

販売・サービスネットワーク

国内

芝浦メカトロニクス株式会社
グループ会社
サービス拠点 (芝浦エレテック (株) 所管)



役員・組織

役員

(2023年6月22日現在)

取締役

代表取締役	今村 圭吾 ※
取締役	池田 賢一 ※
取締役	黒川 禎明 ※
取締役	堀内 和敏 ※
社外取締役	井奈波 朋子
社外取締役	高田 裕一郎

監査役

監査役	大和 康彦
社外監査役	金子 和也
社外監査役	板井 典子

※執行役員を兼務する者

執行役員

社長	今村 圭吾
専務	池田 賢一
専務	新藤 久司
常務	黒川 禎明
常務	堀内 和敏
執行役員	原野 朋美
執行役員	坂田 滋
執行役員	荻本 眞一
執行役員	西村 博司

海外

グループ会社

SHIBAURA TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION (SHIBATEC)

1800 Wyatt Drive, Suite 14 Santa Clara, CA 95054, U.S.A.

TEL : +1-669-242-7997 FAX : +1-669-242-7982

●事務所 : Hillsboro、Phoenix

Hillsboro
Santa Clara, CA ● Phoenix

韓国芝浦メカトロニクス株式会社

3F, 1286, Gyeonggi-daero, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do,
17735, Korea

TEL : +82-31-683-1717 FAX : +82-31-683-1112

台湾芝浦先進科技股份有限公司

9th Floor, No.68, Hsin Yi St., Hsinchu, 30042, Taiwan

TEL : +886-3-528-4141 FAX : +886-3-528-4140

●事務所 : 台中、台南

新竹
台中
台南

芝浦机电(上海)有限公司

Room 602, Standard Chartered Bank Building,
No. 201, Century Ave. , Pudong, Shanghai, 200120,
P.R. China

TEL : +86-21-5836-2211 FAX : +86-21-5836-2611

●事務所 : 合肥、南京、蘇州、深圳、廈門、青島、咸陽



組織図

取締役会

社長

監査役会

経営監査部

経営管理本部

総務人事管理本部

技術本部

品質保証部

生産・調達本部

営業本部

ファインメカトロニクス事業部

メカトロニクスシステム事業部

横浜事業所

さがみ野事業所

関係会社

芝浦メカトロニクス株式会社

〒247-8610 神奈川県横浜市栄区笠間 2-5-1

TEL : 045-897-2421

FAX : 045-897-2470

<https://www.shibaura.co.jp/>